(19) World Intellectual Property Organization International Bureau



(43) International Publication Date 25 January 2001 (25.01.2001)

PCT

(10) International Publication Number WO 01/05366 A1

(51) International Patent Classification7:

A61K 7/42

(21) International Application Number: PCT/US00/19459

(22) International Filing Date: 14 July 2000 (14.07.2000)

(25) Filing Language:

English

(26) Publication Language:

English

(30) Priority Data: 60/144,264

15 July 1999 (15.07.1999) US

- (71) Applicant: PLAYTEX PRODUCTS, INC. [US/US]; 300 Nyala Farms Road, Westport, CT 06880 (US).
- (72) Inventors: RUSSO, Thomas; 27 Woodside Avenue, Newton, NJ 07860 (US). HOURIHAN, Joseph; 28 Woodlawn Terrace, Cedar Grove, NJ 07009 (US). SANOGUEIRA, James; 4 Kimmissy Court, Suffern, NY 10901 (US).
- (74) Agent: RUGGIERO, Charles, N., J.; Ohlandt, Greeley, Ruggiero & Perle, L.L.P., 9th floor, One Landmark Square, Stamford, CT 06901-2682 (US).

(81) Designated States (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Designated States (regional): ARIPO patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

With international search report.

For two-letter codes and other abbreviations, refer to the "Guidance Notes on Codes and Abbreviations" appearing at the beginning of each regular issue of the PCT Gazette.



SUNSCREEN AEROSOL COMPOSITION

BACKGROUND OF THE INVENTION

I. Field of the Invention

5

20

25

The present invention relates to sunscreens. More particularly, the present invention relates to sunscreen compositions dispensed in the form of an aerosol product that foams.

II. Description of the Prior Art

Sunscreen compositions are applied to the skin to protect the skin from the sun's ultraviolet rays that can lead to erythema, a reddening of the skin also known as sunburn. Sunlight or ultraviolet radiation in the UV-B range has a wavelength of 290nm to 320nm and is known to be the primary cause of sunburn. Ultraviolet rays at a wavelength of 320nm to 400nm, known as UV-A radiation, produces tanning of the skin. However, in the process of doing so, the UV-A rays can damage or harm the skin.

Besides the immediate malady of sunburn, excessive sunlight exposure can lead to skin disorders. For instance, prolonged and constant exposure to the sun may lead to actinic keratoses and carcinomas.

Another long-term effect is premature aging of the skin. This condition is characterized by skin that is wrinkled, cracked and has lost its elasticity.

As stated above, sunscreens are typically formulated with the goal of inhibiting skin damage from the sun's rays. The sunscreen composition filters or blocks the harmful UV-A and UV-B rays that can damage and harm the skin. It is believed that sunscreen agents accomplish this by absorbing the UV-A and/or UV-B rays.

In general, sunscreen compositions are oil and water emulsions. In this system, the UV-absorbing compounds are typically incorporated into the oil phase.

Sunscreens may also include physical or inorganic metal oxides that block the sun's rays. Titanium dioxide and zinc oxide are commonly used for this purpose.

Consumers consider many factors when purchasing a sunscreen product. One of the most important considerations is the sun protection factor (SPF). This determines the amount of protection that the sunscreen composition provides over a given period of time. There are many to choose from and selection will be based upon the consumer's needs. The consumer also gives consideration to the substantivity of the product, that is how durable is the product after applying it over the skin. This effects how often the composition will need to be applied when the consumer is out in the sun. A third consideration is product feel and how well the product spreads over the skin. Typically, consumers want a product that feels smooth and silky and be applied in a smooth continuous film over the skin. Another factor is the shelf life of the product, which is determined by the chemical and physical stability of the sunscreen composition. In addition, product form will also play a part since there is a variety of choices such as lotions, gels, creams, sprays, and aerosols that are available. Form preference could ultimately determine whether the consumer decides to purchase the product.

The unique product forms can be appealing to many consumers who are looking for something different. Sunscreens that are made in the form of an aerosol are not commonplace, particularly, aerosols that deliver the product as a foam.

BRIEF SUMMARY OF THE INVENTION

5

10

15

20

25

30

It is an object of the present invention to provide a sunscreen composition that is dispensed as an aerosol product in the form of a foam.

It is also an object of the present invention to provide such a sunscreen composition that delivers superior foam quality.

It is another object of the present invention to provide such a sunscreen composition that is effective in protecting the skin against UV-A and UV-B rays.

It is still another object of the present invention to provide such a sunscreen composition that spreads uniformly over the skin.

To accomplish the foregoing objects and advantages, the present invention, in brief summary, is a sunscreen composition that is dispensed as an aerosol product. The composition contains a sunscreen agent, an emulsifier, a foam builder/stabilizer, a counterion, and a propellant. In a preferred embodiment, the sunscreen composition also contains an emollient, a humectant, a preservative/antioxidant, and water.

Furthermore, the ratio of the foam builder/stabilizer to counterion must be about 1:4 to about 5:1.2. More preferably, the ratio is about 1:1 to about 5:1.

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

The present invention is a sunscreen composition in the form of an aerosol comprising a sunscreen agent, an emulsifier, a foam builder/stabilizer, a counterion, and a propellant.

Sunscreen agents

5

10

15

20

The sunscreen agents that can be used in the present invention must be capable of absorbing or blocking the harmful effects of ultraviolet radiation. In addition, they must be non-toxic and non-irritating when applied to the skin. Suitable sunscreen agents include, for example, para-aminobenzoic acid (PABA), benzophenone-1, benzophenone-2, benzophenone-3, benzophenone-4, benzophenone-6, benzophenone-8, benzophenone-12, methoxycinnamate, ethyl dihydroxypropyl-PABA, glyceryl PABA, homosalate, methyl anthranilate, octocrylene, octyl dimethyl PABA, octyl methoxycinnamate, octyl salicylate, PABA, 2-phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid, triethanolamine salicylate, 3-(4-

methylbenzylidene)-camphor, red petrolatum, and mixtures thereof. The preferred sunscreen agents are octyl methoxycinnamate, octyl salicylate, benzophenone-3, and mixtures thereof.

The sunscreen agents may be present in an amount about 1 wt.% to about 40 wt.% of the total weight of the composition of the present invention. The total amount of sunscreen agents in the composition will depend upon the sun protection factor (SPF) desired. Normally, the higher the SPF, the greater the total amount of sunscreen agents. Preferably, the sunscreen agents are included at about 4 wt.% to about 30 wt.%.

Emulsifiers

5

10

15

20

25

An emulsifier is an essential component of the present invention. An emulsifier enables two or more immiscible liquids to be combined homogeneously, while increasing the viscosity of the composition.

Moreover, the emulsifier acts to stabilize the composition. Emulsifiers that may be used in the present invention include sorbitan oleate, sorbitan sesquioleate, sorbitan isostearate, sorbitan trioleate, polyglyceryl-3-diisostearate, polyglycerol esters of oleic/isostearic acid, polyglyceryl-6 hexaricinolate, polyglyceryl-4-oleate, polygylceryl-4 oleate/PEG-8 propylene glycol cocoate, oleamide DEA, sodium glyceryl oleate phosphate, hydrogenated vegetable glycerides phosphate and mixtures thereof.

Furthermore, one or more synthetic polymers may be used as an emulsifier. For example, PVP Eicosene copolymer, acrylates/C₁₀-C₃₀ alkyl acrylate crosspolymer, acrylates/steareth-20 methacrylate copolymer, PEG-22/dodecyl glycol copolymer, PEG-45/dodecyl glycol copolymer, and mixtures thereof.

30

The preferred emulsifiers are PVP Eicosene copolymer, acrylates/ C_{10} - C_{30} alkyl acrylate crosspolymer, PEG-20 sorbitan isostearate, sorbitan isostearate, and mixtures thereof.

The one or more emulsifiers are present in a total amount about 0.01 wt.% to about 15 wt.% of the total weight of the composition of the present invention. Preferably, about 0.1 wt.% to about 3 wt.% of emulsifiers are used.

5

10

15

20

25

30

Foam Builder/Stabilizer

The composition of the present invention must include a foam builder/stabilizer. The preferred foam builder/stabilizer is cetyl phosphate, DEA cetyl phosphate, TEA myristate, TEA stearate, magnesium stearate, sodium stearate, potassium laurate, potassium ricinoleate, sodium cocoate, sodium tallowate, potassium castorate, sodium oleate, and mixtures thereof. The foam builder/stabilizer in an amount about 0.1 wt.% to about 5 wt.% must be added to the composition of the present invention.

Preferably, the foam builder/stabilizer is present in an amount about 0.1 wt.% to about 3 wt.%.

Counterions

Counterions are in the composition of the present invention to neutralize components such as an emulsifier and a foam builders/stabilizer. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, diethanolamine, triethanolamine, aminomethyl propanol, trisodium ethylenediaminetetraacetic acid, and mixtures thereof, are examples of suitable counterions used in the present invention. The preferred counterion is triethanolamine.

Counterion is present in an amount about 0.01 wt.% to about 8 wt.% in the composition of the present invention. Preferably, counterion is present in an amount about 1 wt.% to about 5 wt.%.

A critical feature of the present invention is the ratio of the foam builder/stabilizer to counterion. To ensure superior foam quality and integrity, the ratio must be about 1:4 to about 5:1.2. Preferably, the ratio is about 1:1 to about 5:1.

Propellant

The propellant must be capable of producing a sufficient pressure for expelling the composition from an aerosol container. Furthermore, the propellant must be non-irritating, non-toxic and compatible with the ingredients used in the composition. Suitable propellants are butane, isobutane, propane, dimethyl ether, dichlorodifluoromethane, tetrafluoromethane, dichlorotetrafluoroethane, chlorodifluoromethane, chlorodifluoroethane, difluoroethane, and mixtures thereof. The preferred propellant of the present invention is a blend of isobutane and propane, commonly known as A-46 propellant. Propellant is present in the range about 3 wt.% to about 15 wt.% of the present invention. Preferably, the propellant is about 5 wt.% to about 9 wt.%.

Water

5

10

20

25

30

The composition of the present invention optionally can have water.

Water can be present in an amount up to about 80 wt.%, preferably, from 30 wt.% to 70 wt.% of water.

Emollients

The present composition may additionally contain one or more emollients. An emollient provides a softening or soothing effect on the skin surface and is generally considered safe for topical use. Emollients also help control the rate of evaporation and the tackiness of the composition. Preferred emollients include mineral oil, lanolin oil, coconut oil, cocoa butter, olive oil, aloe extracts, jojoba oils, castor oil, fatty acids such as oleic and stearic, fatty alcohols such as cetyl and hexadecyl (ENJAY), diisopropyl adipate, hydroxybenzoate esters, benzoic acid esters of C₉-C₁₅ alcohols, isononyl iso-nonanoate, alkanes such as mineral oil, silicones such as dimethyl polysiloxane, ethers such as polyoxypropylene butyl ethers and polyoxypropylene cetyl ethers, and C₁₂-C₁₅ alkyl benzoates, and mixtures thereof. The most preferred emollients are hydroxybenzoate esters, aloe vera, C₁₂-C₁₅ alkyl benzoates, and mixtures thereof.

Emollient is present in an amount about 1 wt.% to about 20 wt.% of the total weight of the composition. The preferred amount of emollient is

about 2 wt.% to about 15 wt.%, and most preferrably about 4 wt.% to about 10 wt.%.

Humectants

5

15

A moistening agent, such as a humectant, may be incorporated into the present invention. Suitable humectants include glycerin, polyethylene glycol, polypropylene glycol, sorbitol, PEG-4, and mixtures thereof.

One or more humectants are optionally present at about 0.5 wt.% to about 8 wt.% in the present invention. Preferably, about 1 wt.% to about 5 wt.% of humectants may be used.

Titanium dioxide

Optionally, titanium dioxide may be added to the composition of the present invention. This material is generally considered safe for topical use since it is physiologically inert and has a low degree of irritation and toxicity. It functions by reflecting and absorbing sunlight. In the present invention, the titanium dioxide is suspended throughout the composition.

The composition of the present invention may have about 0.5 wt.% to about 10 wt.% of titanium dioxide. Preferably, there is present about 1 wt.% to about 3 wt.% titanium dioxidé.

Preservatives/Antioxidants

Optionally, preservatives/antioxidants may be in the present composition. Diazolidinyl urea, iodopropynyl butylcarbamate, vitamin E, vitamin E acetate, vitamin C, butylated hydroxytoluene, methylparaben, and mixtures thereof may be a preservative/antioxidant in the present composition.

30

25

One or more preservatives/antioxidants may be present in an amount about 0.01 wt.% to about 2 wt.% of the total weight of the present invention. Preferably, one or more preservatives/antioxidants are present in an amount about 0.1 wt.% to about 1 wt.%.

Rheological Additives

The present invention may include a rheological additive, such as magnesium aluminum silicate, hydroxypropyl cellulose, carbomer, cellulose, guar gum, xanthan gum, bentonite, acrylate copolymers, and mixtures thereof. The rheological additive assists in building the viscosity of the present invention.

The rheological additive may optionally be present at about 0.05 wt.% to about 5 wt.% in the composition of the present invention.

Preferably, about 0.1 wt.% to about 2 wt.% of rheological additives are present in the present composition.

Optional Additives

The sunscreen composition of the present invention may also contain optional additives. For instance, a fragrance, colorant, plant extract, absorbent, waterproofing agent, and mixtures thereof may be included.

20 Process

15

25

30

The process used to manufacture the present invention must be capable of forming a homogeneous composition that can be sprayed or dispensed from an aerosol can.

Typically, aerosol products are made by filling a concentrate into a can and then filling the can with propellant under vacuum conditions.

The concentrate of the present invention may be prepared by using techniques and methods well known in the art. In general, ingredients are incorporated by mixing and applying heat if necessary, until the concentrate is uniform and homogeneous. If necessary, the concentrate may be homogenized to ensure homogeneity.

The concentrate is then placed in an aerosol can which is later filled with propellant.

Having thus described the present invention with particular reference to preferred embodiments thereof, it will be apparent that various changes and modifications may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined in the appended claims.

5

25

WHAT IS CLAIMED IS:

- A sunscreen composition comprising:
- (a) a sunscreen agent;
- (b) an emulsifier;
 - (c) a foam builder/stabilizer;
 - (d) a counterion; and
 - (e) a propellant.
- 10 2. The composition of claim 1, wherein said ratio of foam builder/stabilizer to said counterion is about 1:4 to about 5:1.2.
- The composition of claim 1, wherein said foam builder/stabilizer is selected from the group consisting of cetyl phosphate,
 DEA cetyl phosphate, sodium stearate, potassium ricinoleate, sodium tallowate, and mixtures thereof.
- The composition of claim 1, wherein said foam
 builder/stabilizer is about 0.1 wt.% to about 5 wt.% of the total weight of the
 composition.
 - 5. The composition of claim 1, wherein said counterion is selected from the group consisting of sodium hydroxide, potassium hydroxide, diethanolamine, triethanolamine, aminomethyl propanol, trisodium ethylenediaminetetraacetic acid, and mixtures thereof.
 - 6. The composition of claim 1, wherein said counterion is about 0.01 wt.% to about 8 wt.% of the total weight of the composition.
- 7. The composition of claim 1, wherein said sunscreen agent is about 4 wt.% to about 30 wt.% of the total weight of the composition.

10

15

25

- 8. The composition of claim 7, wherein said sunscreen agent is selected from the group consisting of benzophenone-3, octyl methoxycinnamate, octyl salicylate, homosalate, and mixtures thereof.
- 5 9. The composition of claim 1, wherein said emulsifier is about 0.01 wt.% to about 15 wt.% of the total weight of the composition.
 - 10. The composition of claim 9, wherein said emulsifier is selected from the group consisting of PVP Eicosene copolymer, sorbitan isostearate, acrylates/C₁₀-C₃₀ alkyl acrylate crosspolymer, PEG-20 sorbitan isostearate, and mixtures thereof.
 - 11. The composition of claim 1, wherein said propellant is a blend of isobutane and propane.
 - 12. The composition of claim 1, further comprising water.
 - 13. The composition of claim 1, further comprising an emollient.
- 14. The composition of claim 13, wherein said emollient is selected from the group consisting of hydroxybenzoate esters, C₁₂-C₁₅ alkyl benzoates, aloe vera, and mixtures thereof.
 - The composition of claim 1, further comprising a humectant.
 - 16. The composition of claim 15, wherein said humectant is PEG-4.
- 17. The composition of claim 1, further comprising titanium30 dioxide.
 - 18. The composition of claim 1, further comprising a rheological additive.

19. The composition of claim 18, wherein said rheological additive is magnesium aluminum silicate.

- 20. The composition of claim 1, further comprising apreservative/antioxidant.
- The composition of claim 20, wherein said preservative/antioxidant is selected from the group consisting of diazolidinyl urea, iodopropynyl butylcarbamate, vitamin E, vitamin E acetate, vitamin C, butylated hydroxytoluene, methylparaben, and mixtures thereof.
 - 22. The composition of claim 1, further comprising optional ingredients selected from the group consisting of a fragrance, colorant, plant extract, absorbent, waterproofing agent, and mixtures thereof.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/US00/19459

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC(7) :A61K 7/42 US CL :424/59 Associate to International Papers Classification (IPC) or to be	ath marianal placeification and IDC		
According to International Patent Classification (IPC) or to be B. FIELDS SEARCHED	on national classification and IPC		
Minimum documentation searched (classification system follow	wed by classification symbols)		
U.S. : 424/59			
Documentation searched other than minimum documentation to	the extent that such documents are included	I in the fields searched	
Electronic data base consulted during the international search	(name of data base and, where practicable	e search terms used)	
	(and of the product)	e, statem terms used)	
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category* Citation of document, with indication, where	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Y,P EP 0,791,353 A1 (SHISEIDO CON 1999, see entire document.	(PANY LIMITED) 27 August	1-22	
Surbar documents are listed in the continuation of Pour			
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.			
"A" document defining the general state of the art which is not considered	Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application on cited to understand the principle or theory underlying the invention		
to be of particular relevance "E" earlier document published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance, the	claimed invention cannot be	
"L" document which may throw doubts on priority claim(e) or which is cited to establish the publication date of another citation or other	considered navel or cannot be considered when the document is taken alone		
special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means.	"Y" document of particular relevance, the considered to involve an inventive combined with one or more other such	step when the document is documents, such combination	
"P" document published prior to the internstional filing date but later than the priority date claimed	being obvious to a person skilled in the "A" document member of the same patent		
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report			
23 AUGUST 2000	30 AUG 2000		
Time and mailing address of the ISA/US Commissioner of Patents and Trademarks Sox PCT Description			
Washington, D.C. 20231 Facsimile No. (703) 305-3230	Raj Baya, Ph.D. Telephone No. (703) 308-2423		

19 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公表

⑫ 公 表 特 許 公 報 (A)

平4-506587

母公表 平成4年(1992)11月12日

®Int.Cl. 5 H 01 L 21/20 識別記号

庁内整理番号 審 查 9171-4M 7353-4M

審 査 請 求 有 于備審査請求 有

部門(区分) 7(2)

(全 8 頁)

9発明の名称 薄い絶縁体上シリコン層の製造方法

②特 頤 平2−513813 ❸②出 願 平2(1990)9月28日 ◎翻訳文提出日 平4(1992)3月30日
 ◎回際出 期 PCT/US90/05432
 ◎回際公開番号 WO91/05366 /
 ◎回際公開日 平3(1991)4月18日

優先権主張 @1989年9月29日@米国(US)@414,225

@発 明 者 ゴッドベイ, デビット ジェー

アメリカ合衆国,ワシントン,デイー。シー。20375-5000,ネイ

パル リサーチ ラポラトリー, コード 6816

の出 願 人 アメリカ合衆国

アメリカ合衆国, ワシントン, ディー。シー。20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー。

19代理人 介理士 剪 程夫 外1名

⑩指 定 国 AT(広域特許),BE(広域特許),CA,CH(広域特許),DE(広域特許),DK(広域特許),ES(広域特 許),FR(広域特許),GB(広域特許),IT(広域特許),JP,KR,LU(広域特許),NL(広域特許),SE

(広域特許)

最終頁に続く

買求の電器

!. 以下の段層:

1 つまたはそれ以上のケイ営業板を選択し:

図1つまたはそれ以上のケイ素差板の少なくとも! つの上にケイ素とその他の『表元素との合金からなる ニッチストップ層を形成し:

数エッチストップ層の上にケイ寮キャップ層を形成し:

はケイ乗キャップ層を改被的基板に結合し;そして 何記1つまたはそれ以上のケイ業基板の少なくとも 1つおよび配記エッチストップ層を、前記ケイ素キャップ層の下層部分を除去することなく除去し、それに より育記ケイ素キャップ層の下層部分を形記機械的基 板上に残し、半導体機層を形成する

からなる、半導体機動物が引続き形成され得る半導体 厚層を影成する方法。

- 訂記エッチストップ層がケイ素-スズ合金からなる 環求項1記載の方法。
- 3. 育記エッチストップ層がケイ素ー鉛合金からなる費求項1記載の方法。
- 4. 育記ニッチストップ層がケイ素ーゲルマニウム合金からなる音求項1記載の方法。
- 5. 町配ケイ業ーゲルマニウム合金が次式: Sin...Ge。 (x = 0 . 1 - 0 . 5) の組成を有する請求項(記載の方法。

- 6. 们にエッチストップ層を形成する皮膚がケイ素とも う1つ気ので販売法との合金の層を付着させることか らなる請求項!に載の方法。
- 7. 育記合金がケイまーゲルマニウム合金からなる請求項5記載の方法。
- 8. 算配合金がケイ素 スズ合金からなる請求項 6 記載 の支持
- 9. 配配合金がケイ素 総合金からなる識求項 6 記載の 方法。
- : 0. ケイ素キャップ層を機械的基板に結合する自記段階が以下のその他の発揮:

お記ケイ素キャップ層の質出面に二酸化ケイ素の層 も形成し:

於記機械的基板の舞出面に二層化ケイ素の層を形成 1. ・

上記二酸化ケイ素の質層を接触させ;そして 上記二酸化ケイ素の質層間に結合を形成するために

それらの両層を加熱する からなる誰求項1 記載の方法。

11.ケイ素キャップ層を機械的基板に給合する育記股階が以下の股階:

取記ケイ素キャップ層の質出面に二酸化ケイ素の層 を形成し:

二酸化ケイ素の前記層と前記機能的基礎を接触させ: そして

待表平4-506587(2)

二世化ケイ素の存む層と存む数数的を低との間には 会を形成するためにそれらを加熱する からたる間は項目記載の方法。

12. ケイ素キャップ腺を機能的基準に総合する自己及用 が以下の段階:

記記機械的基板の郵出面に二歳化ケイ素の種を形成し、

二酸化ケイ素の前記簿と百記ケイ素キャップ層を接触させ:

二世化ケイ素の数記録と可配ケイ素キャップ書との 層に結合を形成するためにそれらを加熱する からなる資水項 1 記載の方法。

13.1つまたはそれ以上のケイ素を核の少なくとも1つ およびニッチストップ層を除去する資配投幣が以下の 投稿:

前記1つまたはそれ以上のケイ楽器板の少なくとも 1つの一部を機械的に除去し:

育記1つまたはそれ以上のケイ素基板の少なくとも 1つの残骸および官記エッチストップ層の一部を選択 的エッチング料で選択的エッチングを行い:そして

REニッテストップ層の表記を、数エッチストップ 層を選択的に除去する第2のニッチング料でエッチン グを行う

からなる鉄水項1配鉄の方法。

14. 育見1つまたはそれ以上の基板が少なくとも第1お

- 17. 軟配見設履がケイ賞 総合金から構成されるように、 利記イオンが船イオンからなる環境項15亿億の方法。
- : 8. 前記権設層がケイ乗ーゲルマニウム合金から構成されるように、前記イオンがゲルマニウムイオンからなる関攻項15記載の方法。
- 18. 官記エッチストップ服が第1エッチストップ層であり、そして数エッチストップ層を形成する段階が以下の20mm。

前記事1エッチストップ層の上にスペーサー層を形成し:

数スペーサー層の上にケイ素-ゲルマニウム合金からなる数2ェッチストップ層を形成し:そして

放策 2 エッチストップ層の上にケイ素キャップ層を 形成する

からなり、そして

育配除去段階が、間配ケイ素キャップ層の下層部分 を除去することなく、 育配ケイ素基板ならびに行配第 1 および第2エッテストップ層を除去する、請求項1 記載の方法。

20. 育記電設局がケイまーゲルマニウム合金から構成されるように、育記イオンがゲルマニウムイオンからなる最収項19包載の方法。

よび第2条板であり、数第1条板が存記1つまたはそれ以上のケイ素条板の少なくとも1つであり、存記エッチストップ層が第1エッチストップ層であり、食むケイ素キャップ層が第1ケイ素キャップ層であり、そして以下の投格:

校記載 2 基板の上にケイ乗ーゲルマニウム合金からなる追加のエッチストップ層を形成し:

放進館のエッチストップ層の上に通知のケイ素キャ - プロルキャル・

お記機械的基板で、前記第1ケイ素基板側とは反対の面に前記第2ケイ素基板を結合し、そして

育記第1 および第2 ケイ素差板ならびに育記第1 および第2 の歪んだエッチストップ層を、取記第1 および第2 ケイ素キャップ層の下層部分を除生することなく除去し、それにより育記第1 および第2 ケイ素キャップ層の下層部分を貢記機械的差板の資表度上に表し、半季体高層を形成する

をおらに含む鉄水項1記載の方法。

- 15. 取記エッテストップ層を形成する段階が、取記ケイ 素層中に観及されたケイ素・収扱元素合金層を形成す るために、ケイ素以外の収数元素イオンを収むケイ素 層中に見め込むことからなる資水項(記載の方法。
- 16. 育記電設層がケイ素-スズ合金から構成されるよう に、寂記イオンがスズイオンからなる欝束項15記載 の方井。

988

寒い 絶談体上シリコン層の 製造方法

発明の背景

本発明は、絶縁体上シリコン構造を製造する方法、及び特にシリコン・ゲルマニウム合金を含む新規なエッチストップ(atch stop) を使用したそのような構造の製造に関する。

背景の説明

超高色度集製図路(VLSI)の現扱層において、トランジスター及び半導体機造の寸抜は1マイクロメーター以下に小さくなり、多くの新しい問題に取り組まなければならない。一般に、より大きな分離がデバイス度で必要とされる。CMOSを適用するため、この分離はラッチアップ(latcb-up)を防止しなければならない。同時に、この増加された分離は、可能なチップ空間を観性にして圧破されるべきではない。

絶像体上シリコン(SOI)技術は、この問題に取り・ 組んだうちの特に見込みがある方法であることが切らか である。絶像体上シリコン基板は、高速度、配ラッチア ップ性であり、放射改通能が大きいデパイスの翻垂に使 用される。注入された確景原子による分類(SIMO X)は、現在のところ、シリコンをサファイアに置き換 えるために最も十分に研究されたSOIシステムである。 この技術の一般的実施例は、R.J. Lineback. "SOIチップへの風度酸化物の個準経路(Buried Oxide Marks Route to SDI Chips)", <u>Plactornics Neek</u>, Oct, I, 1984. pp. 11-12による論文に示されている。

この論文に示されているように、職業イオンは基板シリコン中に意致優化物層を形成するため、基板シリコン中に住入される。その被、注入物は2時間アニール化され、そのため、鬼致酸化物上に値たわるシリコン部分は単結品シリコンとなる。その後、種々の半等体デバイスは単結品層上に形成される。下受りされた鬼致酸化物は、無法するデバイス及び蒸板部分の間に分離を提供する。

SIMOXが見込みのある技術であるにもかかわらず、 活性デバイス領域中の住人により発生した連続収位は、 材料の性能を制限する。さらに、粗悪な品質の複数酸化 物は裏側のチャネル最電をもたらす。

SIMOXの代わりとして、絶縁体上シリコンの飲合およびエッチパック [8ood and etch back silicoo-on-insolator(88501)]は、整改酸化物における欠陥および電視トラッピング状態の少ない、よりきれいな酸化物/シリコンインターフェースの利点を有する。

この材料はシードおよび/またはハンドルウエーハモを化することにより発生し、2個のウエーハモ結合することが引能を行われる。括性デバイス領域は、望ましいフィルム厚さに折り重ね、及びエッチングによりシードウエーハ上に発生する。この技術は600ヵmiのSOI

特表平4-506587 (3)

の整章に適当であるにもかかわらず、エッチストップの 存在は500mmまたはそれ以下の呼び尽みを持つSO 1ウエーハを運成するために必須である。

発明の要約

従って、本勢明の目的は改善された絶縁体上シリコン (SOI)の製造方法である。

本契明のその他の目的は、最終シリコン層が実質的に 均一で欠陥が無い絶数体上シリコン方法を提供すること である。

きらに本発明のその他の目的は、改善された絶縁体上 シリコンの製造方法を提供することであり、数方法に許 いては最終シリコン層のエッテングは最終シリコン層中 の表存のドーパントおよび欠陥を残すことなく、より正

弾に舞蹈することができる。

本発明の他の目的は、500nmまたはそれ以下の呼び厚みを有するS01ウエーハを生じることである。

これら、及び本発明の他の目的は、欠陥の無いデバイス気域を持つ厚い絶縁体上シリコンを過差を形成する方とで実現される。ストレイドエッチストップ層はシリコンゲルマニウムを金からなる。ケイ素キャップ層はシリコンゲイエッチストップ層上に形成された後、ケイ素キャップ層は機械的差板に越合される。 最終的に、シリコンキャン運動は機械的差板に越合される。 最終的に、シリコンキャン運動は表しているのではない。 といるのではないでは、シリコンを依然をよびストレイドエッチストップ層は降き形成するため、対しまないとなっての紹介は悪い半導体層を形成するため機械的差板上に接る。

古い方法に対する本男明の利点は、分子益エピタキシーまたは化学裏着のような技術を使用し、それによって 欠陥の混入を最小度にして、エッチストップがウエーハ 中で成長することである。

エッチストップ層を生じる代容方法がゲルマニウムのイオン住人によるにもかかわらず、住人段階は必要ではない。さらに、ゲルマニウムがシリコン中で電気的に活性なドーパントでないので、表存p**または n**ドーピングが引き続く工程の後に扱らない。

本発明の他の目的、特象及び村底は以下に記載され、 輸水項に再挙された好ましい実施例の辞額から当意者に 男らかであろう。

図面の飼単な説明

が付の認而に知して考慮するとも以下の詳細を参照することにより、より良く理解されるのと問題に本発明のより完全な評価、及びその付配する利点の多くは容易に得られるだろう。

図 1 はシードウエーハ(seed water)の設明図である。 図 2 はハンドルウエーハ(handle water)の説明図である。

図 8 は一緒に結合されたシード及びハンドルウエーハの説明図である。

図(は、ラップ仕上げ及び書きの後の図3の報道の設 明図である。

図5は、シリコン・ゲルマニウム合金層に選択的にエッチングした後の図4の構造の説明図である。

昭 8 は好ましい異体例のSOI構造の説明図である。

四7は本発明の第二の具体側の設明器である。

図 8 は本発明の第二の具体例の結果として得られたSOI機型の説明図である。

図 9 及び1 0 は本発明の第三の具体側のシード及びハンドルウェーハの説明図である。

図 1 1 は、一緒に結合した後の第三の具体例のシード及びハンドルウエーハの説明図である。

図12は、第三の具体例の結果として得られたSOI 製造の数項目である。 図13は、本発明の第四の具体例のシードウエーハの 数明図である。

特表平4-506587 (4)

好ましい具体側の説明

見切の背景で述べた故間層への郵換は、「趣体上シリコンの結合及びエッナバック(BESOI)技術「モ使用する薄いフィルムシリコンの組立品中のエッチストップとして、成長機Si,--Ge+合金ストレインド層(an asegrows Si,--Ge-alloy strained layer)を使用することである。

このプロセスにおいて、シリコン基板上にストレインド層ケイ素ーマグネシウム合金が、続いて厚さ可愛のケイ素キャップが成長する。このキャップはデパイスが起立てられ、続いて結合され、輝くされ、そしてエッチパックされる伝域であるので、キャップは欠陥を持たず不純でないことが重要である。

次に図面について特に図1について説明すると、組み込まれた(iacorporated)エッチストップを含えるシリコンシードウェーハは次のように製造される。先ず、 P 又は n ドーブ化シリコンウェーハ 2 0 が個単的なクリーニング操作をを用いて接続される。接続されたウェーハ 2 0 は、次いでエピタキシャルシリコン又はゲルマニウムを成長させ得る系に入れられる。両分子ピームエピタキシー(MBE)及び化学感着(CVD)は、電流的に可 でのエピタキシャル成長手及である。簡単に設がスし、ウェーハを成長チャンパに入れ、続いて 7 0 0 ~ 1 1 0 0 で、より好ましくは 7 5 0~ 9 5 0 で、そして最も好ましくは 8 0 0~ 9 0 0 でに加熱することにより、そのシ

リコン酸化物モモの場で除去される。酸化物除去はシリコンフラックス中の加熱、又は希がスイオンの密度(ポンパード)によっても可能である。

シリコン最後層22は次いでウェーハ20上で成長す る。本発明にとって必要ではないけれども、破費層22 はピッチング又はホールの無い平滑シリコン表面を得る ことを助ける。この緩衝着22は約650℃の温度で、 100人~1μm厚の厚さに成長する。級数層22にと って好ましい厚さは300~500人である。エッチス トップ用26は次いで延む用22上で成長する。エッチ ストップ層 2 4 は分子ビームエピタキシー又は化学重要 のような技術によりシードウェーハ中に収長させること ができる。これらの成長技術は良く弱勢されており、シ ャープなシリコン/合金インターフェースを発生させ る。エッチストップ層 2 4 はSit-s Ges 合金 (X=0.1 \sim 0.5) であってよい。より好ましくは $X=0.2 \sim$ 0.4 である。好ましい具体例においてエッチストップ層24 はSian Gean 会会であり、新年度2.2 トによりり ~900℃より好ましくは500~800℃で成長させ られる。エッチストップ層24の厚さは100~5000 人の声である。より好ましい厚さは200~700℃で ある。エッチストップ離24はケイ素と偏及び鉛のような 韓の第IV族元素からなる合金で構成されていてもよい。

ケイ素キャップ雇 28は次いで厚さ 2 0 0 人〜 1 μ m 原 きのシリコンゲルマニウム合金上で収扱する。ケイ素キ キップ層は、より好ましくは500~800でで成長する。このエピタキシャルキャップ層28のドーピングタイプ及びドーピング園度は、観立てられるデパイスにより決定される。この発明でケイ素キャップ層28は10人の小ささまで成長させ得る。しかしながら、最近の技術で、パーパμmが実際の限度である。沈着に続いて図1のシドウェーハは宝瓜まで冷却され、成長来から除去される。

翌2に示されているハンドルウェーハは、シリコンウ ェーハ20の表面を熱量化してSiO。のSOI連接面 32を生じさせることにより作られる。ウェーハSO上 のA(100) フェースはSIO。に点好なインターフェー スを、そして良好なアニソトロピックエッチ性質を提供 する。シードウェーハのエピタキシャル層28もまた酸 化されてその上に絶縁層を生じる。シードウェーハ及び ハンドルウェーハは次いで図るに示すように互いに表面 を重ねられ、そのため絶縁層28及び32が接触して絶 量量20を生じる。一方、関1のシードウェーハ又は関 2のパンドルウェーハのどちらかのみが酸化されても図 3の絶録着29が生じる。酸化物層28及び32の厚き は、ハンドルウェーハとケイ素キャップ層28面の分離を 遺成するのに必要とされる厚さに依存して変わり得る。 これはSOI物質から組立てられる最終デパイスに依存 するであろう。

長額のシード及びハンドルウェーハのいずれかは無形

特表平4-506587 (5)

である。シードウェーハ及び基板ウェーハは次いで、及 気又は乾燥産業のどちらかの酸化雰囲気中約700℃よ りも高い温度で、被放しているウェーハモアニール化す ることにより結合される。スチーム中700~1000 ででの結合は強い結合対モ生じるであろう。代わりの結 合技術はケニー(Kenny)への米国特許第3,332,137号及び アンティバス(Antypas)への米国特許第3,959,045号に記 載されている。

結合対(boaded pair) のSi釘塊20は今となっては 不必要である。その是初の用途はエピタキシャル層26 の形成及び維持のためであった。東分なSi仮域20は提 々な方法の一つにより除去される。例えばそれは単語に より程載的に及び/又は化学研磨に続くファ化水業・腕 ▶ - 計酬(HNA) 旅港中でのエッチングにより除去さ れる。HNAの使用は、書籍『セミコンダクター シリ コン (Semiconductor Silicon) 1973: (エレクトロケ ミカル ソサイエティ(Blectrochemical Society),プリ ンセトン(Princeton),ニュージャージェ(NJ)、ハフ (Ruff)及びパージェス(Burgess) 纂》に若してある"コ ントロールド プリファレンシャル ニッチング チク ノロジー(Controlled Preferential Etching Technology) * という変態中、第326頁にムラオカら(Huracka et al.) により討論されている。このように大部分の余 分なSi領域20は、ケイ常ーゲルマニウム合金エッチー ストップ層24上に約!~2μmのケイ素を致して除去 され、図4に示されているようにキャップ層26及びパルク領域30は影響 23により分離される。級書層22が使用されない場合、エッチング及び研算後に1~2μmのSi層20が残るであろう。研算後、図4のウェーハは接掛され、そしてストレイン感受性エッチング浴中に置かれる。図4に示されているように軽器層22を含む残留シリコン(1~2μm)は、ストレイン感受性又は選択エッチング級、表えば水電化カリウム 100g、K,Cr,O・4g及び水400m1中のプロパノール100mlからなるものを用いて、塩度制御コーチリエッチングシステム中25でエッチングすることにより除去される。

例えば非ドーブ化シリコン暦 20と級数暦 22 は17~20 nm/分の遠度でエッチングすることを示していた。成長様Sia、Coa。合金は、17:1よりも良い選択性で1 nm/分の遠度でエッチングすることを示していた。従って、エッチングがストレインド合金庫 24の及配に異避した時、かなりのエッチング速度を示す。それは60 nmストレインド合金層 24でエッチストップ領域24の実破のために約1時度を要する。従って、その時間置属中、ウェーハはそれがキャップ層 26 にまでエッチングされる頁に選択的エッチングから外されなければたらない。

次に図5の構造は、ケイ素 - ゲルマニウム合金層 2 4 を攻撃し選択的に除去する第二エッチングを被る。例え

は第二エッチングは、比率1:1:4のアンモニア、通 難化水素及び水からなっていてよい。

その後、区8のSO!標金が増々な半導体機造物を影成すべく更に加工されるために残る。

示されたエッチング速度及びこのエッチストップ/エッチング最系の改進性は、2μmシリコンの絵会と20nmの均一厚さを要請される存化プロセスのために効果的である。本発明で使用され得る種々のエッチングについてもっと認定するために、その他の結合方法及びその他の機能的基板の代わりに、7パーナゼイ(Abernathey et al.) に発行された米国特許第4,601,779 号 (1986年7月22日) が参考文献として本明編書に組み入れられる。

因でに示した第2の実施意味では、SOI・ウェーハ は、増加した密度を持つ3次元集積回路を製造するため に世を重ねることができる。第1のシードウエーハは、 その上に、観歌舞42、シリコン・ゲルマニウム・エッ チーストップ簡((、次いでシリコンキャップ層(6を 成長させたSi最終 4 0 を包含する。第2 のシードウエ ーハはその上に延要度52、シリコンーゲルマニウム・ エッチーストップ層 5 4 、次いでシリコンギャップ層 5 6 を成長させたSi氨菓5 D を包含する。基板ウエーハ は、シリコンウェーハ60を包含しそれは酸化されてそ の両個の表面上にSiO。の絶線領域81と63を形成 する。第1のシードウエーハは基板ウエーハの乾燥模様 6 1 に結合しておりそして第 2 のシードウエーハは基板 ウエーハの絶縁領域63に結合している。その構造物を 製造するのに使用される工程は、好ましい実施原像で使 用されたものと同じものである。異なるのは、第2のシ ードウェーハの形成とその次の、基板ウェーハの第2の **酸化された保護への結合のみである。上述の結合工程が** 終了した後、図7の推造は、次に、好ましい実施整根の 図1-8に質して上述のようにエッチングされて贈40 、42、44、50、52、54が除去されそしてさら に加工するための間もの構造を残す。

図9に示してあるように、第3の貨幣図機では、シリコン差板70中へゲルマニウムイオンを環及することにより、シリコン・ゲルマニウム・エッチ・ストップ層7

2 が形成される。唯没したイオンは、シリコンースズま たはシリコン一般合金を形成するためにスズまたは絶で ろってもよい。ゲルマニウムイオンの使用量は、 寒 1 の 実施想像で記載したような割合の合金が持られるのに充 分な量であるべきであり、そしてゲルマニウムイオン-エネルギーは、所望のエピ層の厚みを弄るのに必要な道 当な浸遺厚みのために選択されるべきである。図10な いし12で示した加工工程は、図1~6中で示しそして 拉明したような第1の実施整備のそれらと同様である。 従って、これらの加工工程の説明をここでは繰り返さな

四13に説明してある第4の実施整備では、2億の分 着しているエッチストップ層の組み合わせをシリコン差 に成長せしめることができるだろう。例えば、ホウ リコン基板90中に埋投でき事!のエッチストッ プ層92を形成し、次にゲルマニウムイオンの理論によ り限定されたシリコンーゲルマニウム合金の第2のニッ チストップ番94を形成できるだろう。ホウ素イオンは、 シリコン・ゲルマニウムエッチストップ層94の下部に 第1のエッチストップ層 9 2 を形成するのに充分なニュ ルギーで複役されるであろう。ホウ素とゲルマニウムイ オンは巨化物層96の形成の前後に単変してよい。別の 方法としては、分離しているエッチストップ篇92と8 (に、二つのニッチストップ層を分散している間像雇 9 3 と共に、MBEまたはCVDにより配向成長的

(esitazially)に成長させてもよい。

質の方法としては、一つのエッチストップ層は配向点 長的 (epitazially)に成長させそして他のエッチストッ プ層を堪及してもよく、またはその逆にしてもよい。

二つのエッチストップ層の使用は、その水ウ素エッチ ストップ用92により、集合すればシリコン用90とニ ッチストップ目 9 2 のエッチング速度の止率により、無 コンーゲルマニウムエッチストップ層84を使用するこ とにより、いかなるホウ素のテール(tail)も最少になる であろう。図13の推進を加工した後、シリコン層90 とエッチストップ層 9 2 は、アパーナセイ(Abernathey) の米国特許家も、60!、778号中に示してあるよう に除去されるであろう。着93と94は、本発明の第1 の実施整理中に示しそして記述してあるようにして放去 されるであろう。

ここまで述べたのは、シリコンーゲルマニウム合金を、 ポンドーアンドーニッチバック・シリコンーオンーイン シェレイター (bond-and- etchback silicon-oninsulator)技術におけるエッチストップとして使用する ことによる舞唐・シリコン・オン・インシュレイター・ ウエーハ (silicon-on-insulator mafers)の作製方法で

好ましい実施整備で記述したこの工程により、シリコ ンフィルムは、エッナストップSiゥ-ュG e 。モ科用す

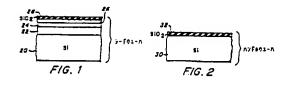
ることにより所望する程度に薄く成長させることができ

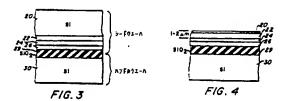
る。ニッチストップは、その材料中に成長し、それによ って、エッチストップの建設が不要なので、欠点のない デバイス領域の成長が可能になる。

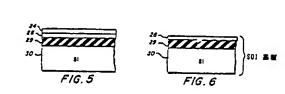
ゲルマニウムはシリコン中では電気的に活性なドーパ ント(dopant)ではないので、デバイスの性能はイオン化 したドーバントからのキャリヤー分数中心の存在により 気限されるものではない。 従って、相種デバイスは補償 なしに狙み立てられる。その上、バックチャンネル (back channel)は、宇宙および防衛技術の現存技術によ り簡単な方法で放射硬化できる。

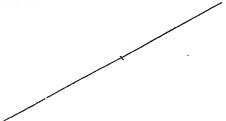
この技術の別の用途は、X輪マスクとして使用するた ぬのシリコン酸の作製も包含する。

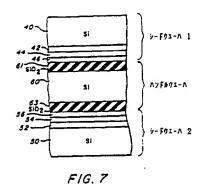
本発明の多数の変更と変形は、上記の数示を考慮に入 れれば可能である。従って、付属の原来の範囲内で、木 発明はここに特定的に記述がなくとも実施できるものと して産祭できる。

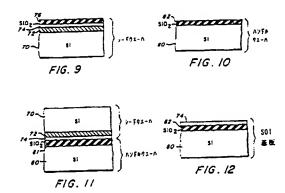


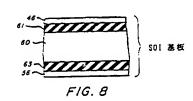


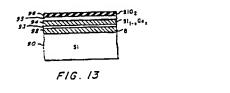












		SUBJECT MATTER IS minute exception on process made majors or	
	**************************************	SUPPLIED BATTER IT WIND HARDON CONTINUES BY	
*******): HOLL	21 /23	
11 6 6	L: 437/B		
		Martin Ballane man parties .	
	an bourne i	Accordance & man	
		724, 26,62,33,84,85,126,132,247,913,974; 19	15/33,
U.S.	11	1 11.4 Die 12. Die 51. Die 38. Die 37. Die	; 72, D1g 135, D1g
	:5:	2; 156/655,657,662; 357/49,54	
		Dergonomy Lawrence over man man a Decompagation	
		of the Enter that take Description or Installed or the Force Services.	··
		Comments of our manager where personal places of the referent or temper !	1 September 10 Course Sep 11
A	'.IS. A.	3.959,045 (ANTYPAS) 25 Hey 1976	1-13
^	1	see cols. 2-5.	
	J		
	LS. A.	4.691.329 (REJSHAN) 02 January 1990	1-13
		see cols. 3-6.	
			1-14
A	US, A,	4,851,078 (SHORT) 25 July 1989	. 3-14
		are cols. 2-7.	:
	1		1 and 15-20
A	US, A.	4,230,505 (MC) 28 October 1980	1 870 13-40
		see cols. 2-4.	i
		1076	1 and 15-20
٨	UR, A,	3,997,381 (WANTASS) 14 December 1976	1
	1	see cols. 5-7.	
_		4,601,779 (ABERNATHEY) 22 July 1986	1 and 15-23
	i 05, A,	see cols. 3-6.	
	•	Re Com. 5-4.	;
		3,721,588 (HAYS) 20 Narch 1973	1-14
•	LS, 4.	see cols. 3-5.	:
			•
	Î se A	4,255,208 (DELESCHER) 10 March 1981	1-14
		see cals. 3-5.	:
	!		:
		(constant)	
·	# mm-11 #	THE SECURE OF THE PERSON AND ASSESSMENT ASSE	
		the desired their squares as the format of the contraction and the	ر کندین ده محصر به محصره
4		there is the party of the party	2712222
	M 	the state of the s	
• =	~~~~	per et age gandes (in grape i grante) de contrat de con	
		A to the desirator we happen in the property of the property o	part Species of 1 Spiles, the principal is written at 1985 man, principal is written at 1985 man, principal and in the principal and in the principal installant principal and in the principal and in the principal installant principal and in the principal and in
-:	~ ~~	A May be	
		of the contact the same part of the same between the per-	
** 614	THE ATION	and of the investment beauty it. Date in degrand in 1840 section	
-		On 18 in	1 1001
29 2	CVD-BIR 1	91 JAI	1 1221
		The state of the s	
		· Ollowage - Lan	J-191
		ISA/US VCILLOR MINOR	

	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN	S90/05432
Α .	J. Appl. Phys., Vol. 64, No. 10, pt.1 15 November 1988, W.P. Maszara, "Bonding of silicone wafers for silicon-on-insulator", pages 4943-4948.	1-14
- 1	Appl. Phys. Lett., Vol. 43, No. 3, Dl Aupust 1943, K. Kimara, "Epitasis! film transfer technique for producing single crystals: filmen an insulating substrate", paper 263-255.	1-14
	SENTATIONS UNITED CLOSES WITH FOUND UNITED SELECTION OF THE CONTRACT OF THE CO	
	THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I	
.0	marker's mesons for a record to Eulerick States I not represent to the specified by the Aulit	
·0 5::	- Names of August 1985 to Sales of the August 1985 to Sale	as dig propriet (Mille-
	An (+ r	
~0 **	CORVATIONS WHERE WAITY OF INVESTIGUE IS LACENCES.	
*	aga and lateralising producting feature in utilizer teasurance or the artist option of option of the species o	
	و مسيور كراجتهام بالمناسسينين لحجد كمانين كان من همت لمنسم فحلت وجال برموجا واستحياب لمستحدد إل	
	the films in the description of administrate for example that many board organization are used to the second secon	
.0 ≈:	ad your displacement can be seen triven pare by the manhabed (, or preciously this intercomment of another him the manhabed on Top column; I so covered by the displaced	
	d salaphana diam's start to hadronic amount offen manipung of padronic Sp., are intermediate a parameter of the advances the	
710	- Profession and the second of	
5-		

特表平4-506587 (8)

第1頁の続き

②発 明 者 ヒューズ, ハロルド エル.

⑦発 明 者 クブ,フランシス ジェー

アメリカ合衆国, ワシントン, ディー, シー, 20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー, コード 6816

アメリカ合衆国, ワシントン, ディー. シー. 20375-5000, ネイパル リサーチ ラポラトリー, コード 6813

特表平4-506587 (8)

第1頁の続き

個発 明 者 ヒューズ, ハロルド エル.

アメリカ合衆国, ワシントン, ディー, シー, 20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー, コード 6816

クブ, フランシス ジェー アメリカ合衆国, ワシントン, デイー。シー。20375-5000, ネイ

パル リサーチ ラポラトリー, コード 6813